

## CAE Molding Conference 2010 巡迴研討會 贊助辦法

「CAE Molding Conference 2010 大中華區巡迴研討會」，由台灣區電腦輔助成型交流協會 (ACMT) 主辦、科盛科技及廣州模得識軟件有限公司承辦，為亞洲區最具代表性之成型產業技術研討會將於 7 月進行台灣區巡迴。CMC 研討會至今已邁入第八個年頭，研討會今年以「最新精密成型技術與模具設計自動化」為主題，會中除了邀集國內外的領導廠商與學研界專家以更客觀、專業的角度暢談最新成型技術外，預計將可吸引眾多廠商共襄盛舉，盛況勢必可期。為提升企業形象與活動品質，大會歡迎企業透過贊助，獲得在國際科技舞臺曝光機會，塑造企業技術形象，在此誠摯邀請您的熱情支持!!

### 贊助方案列表

贊助廠商享有之權利		1 鑽石級贊助商 (名額有限)	2 白金級贊助商	3 黃金級贊助商
		NT100,000 元	NT30,000 元	NT\$10,000 元
15 分鐘簡報 (多場)		●		
贊助商展示區 (多場) (活動期間提供專屬攤位供贊助商擺放公司相關型錄及儀器展示等)		●		
贊助商展示區 (一場) (活動期間提供專屬攤位供贊助商擺放公司相關型錄及儀器展示等)			●	
CAE Molding Conference 2010 論文集單張 雙面型錄夾頁 (A4)		●	●	●
公司簡介與產品文宣，得放入大會資料袋中，與大會資料一同發送		●	●	●
贊助商公司 Logo 標列於活動相關文宣中 (附註 1)		●	●	●

**附註：**

1. 活動相關文宣包含：官方網站、活動電子報、活動海報、CAE Molding Conference 2010 論文集等
2. 活動電子報發送至大中華地區相關產業超過 5 萬筆名單。
3. 貴公司 Logo 與公司簡介於 6 月 11 日前提提供，簡介字數為 100 字以內。
4. 展示攤位桌子大約為 180cm \* 70cm，屆時贊助廠商將可展示公司產品或相關 DM。
5. 放置於研討會論文集與活動資料袋的文宣請自備，並於 7 月 2 日前寄送至科盛科技，數量請至少準備 1,000 份，尺寸規格為 A4，以單張為主。

※貴公司如有意願請填寫下表後，交給與您接洽的業務或回傳科盛科技，感謝配合。

**贊助意願表**

<b>廠商名稱</b>					
<b>聯絡人</b>				<b>職稱</b>	
<b>電話</b>				<b>傳真</b>	
<b>E-mail</b>					
<b>贊助方案</b>					
<b>勾選</b>	<b>編號</b>	<b>項目</b>		<b>價格</b>	
	1	鑽石級贊助商		NT\$100,000 元	
	2	白金級贊助商		NT\$30,000 元	
	3	黃金級贊助商		NT\$10,000 元	
<b>備註</b>					

填寫完畢後請回傳至科盛科技留存，謝謝您！

聯絡窗口：解小姐 03-5600199 ext.702 FAX：03-5600198

E-mail：sophiehsieh@moldex3d.com